

光荧光法测定硅中磷、硼含量

孟庆惠 于鲲 李永康 许振嘉 陈廷杰 吴灵犀 徐寿定
(中国科学院物理研究所) (中国科学院半导体研究所)

1982年2月2日收到

提 要

本文介绍了用液氮温度光荧光谱测定硅中磷、硼含量的方法。磷、硼浓度的校准曲线由变温霍耳系数的实验结果所确定。

目前,硅材料的工艺已普遍达到基磷和基硼含量 $\sim 0.01\text{ppb}$ 的水平。因此,能探测 $\sim 10^{11}\text{cm}^{-3}$ B 或 P 的简便、准确、定量方法成为很迫切的要求。低温光荧光法可以测定材料中的杂质含量^[1]。这种方法是非破坏性的。对样品的形状和尺寸要求不苛刻,空间分辨率和灵敏度都比较高。本文将介绍分析硅中磷、硼含量的低温光荧光法及用变温霍耳系数确定磷、硼浓度的校准曲线。

一、方 法

在能量范围 1.08—1.15eV (即波数范围 8700—9300cm⁻¹) 内, 硅单晶的典型低温光荧光谱示于图 1 和图 2。用 Kosai 和 Gershenzon^[2] 定义光谱线的位置来确定各条谱线。符号“I”表示本征发光,“P”和“B”分别表示与杂质“磷”和“硼”有关的非本征发光。下标表示所发射的声子种类,圆括弧里的记号表示跃迁的类型,其中(FE)、(BE) 和 (b_n) 分别表示自由激子、束缚激子和束缚于杂质的多个激子络合物。

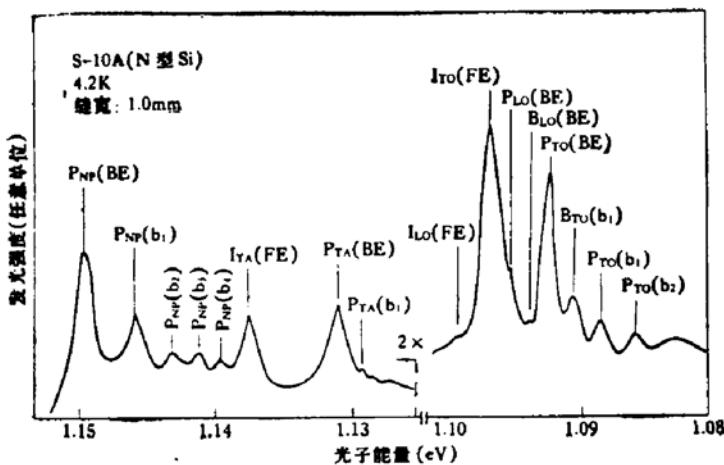


图 1 N 型硅的光荧光谱

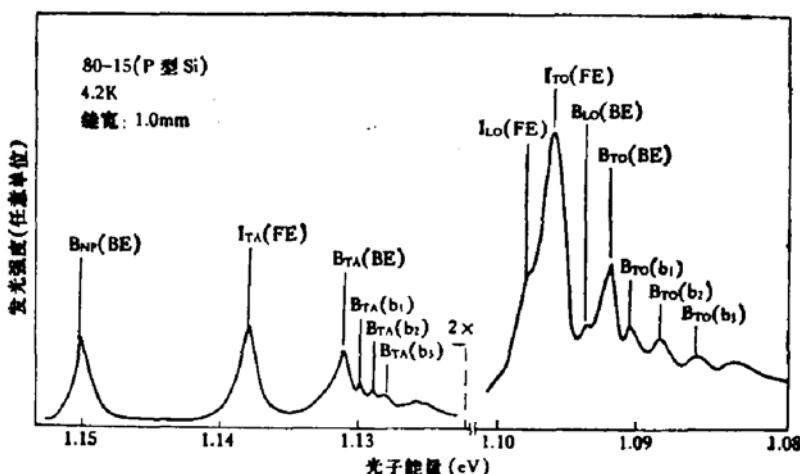


图2 P型硅的光荧光谱

图1是N型Si($\rho=800\Omega\text{-cm}$)在液氮温度下的光荧光谱。由图可观察到典型的本征发光线 $I_{TO}(\text{FE})$ 、 $I_{LO}(\text{FE})$ 、 $I_{TA}(\text{FE})$ 和非本征发光线 $P_{TO}(\text{BE})$ 、 $P_{LO}(\text{BE})$ 、一系列 $P_{TO}(b_n)$ 和 $P_{NP}(b_n)$ 线。还能看到硼的组分 $B_{LO}(\text{BE})$ 和 $B_{TO}(b_1)$ 。

图2表示液氮温度下P型Si($\rho=10000\Omega\text{-cm}$)的光荧光谱。将图1与图2比较后可见，本征组分 $I_{TA}(\text{FE})$ 、 $I_{TO}(\text{FE})$ 和 $I_{LO}(\text{FE})$ 的相对强度增大。磷的组分已消失，而硼的各谱线—— $B_{LO}(\text{BE})$ 、 $B_{TO}(\text{BE})$ 、 $B_{TO}(b_n)$ 及 $B_{TA}(b_n)$ 等几乎全部能探测到。这是由于硼的分凝系数接近于1，在硅的提纯中不易将它去除。

这些谱线的相对强度比是依赖于杂质浓度的，谱线的位置与浓度无关。光谱图样主要取决于所含杂质及其浓度。不同厂家的单晶和不同方法生长的单晶(如CZ-Si, FZ-Si)对总的荧光强度稍有影响，但对荧光图样的影响是次要的。因此，用光荧光实验来确定硅中杂质种类及其浓度是可能的。与磷有关的非本征发射线 $P_{TO}(\text{BE})$ 对本征发射线 $I_{TO}(\text{FE})$ 的相对强度比随磷浓度的增加而增加。对于硼也有类似的结果，即 $B_{TO}(\text{BE})/I_{TO}(\text{FE})$ 随硼浓度的增加而增加。既然谱线强度比 $P_{TO}(\text{BE})/I_{TO}(\text{FE})$ 及 $B_{TO}(\text{BE})/I_{TO}(\text{FE})$ 分别反映了磷及硼的浓度，若用适当的方法进行校准，便可通过低温光荧光法来测定硅中P、B的含量^[3]。

二、实验和结果

低温光荧光的实验装置已在文献[4]中详细描述。样品直接浸泡在液氮中(4.2K)。用 Ar^+ 激光器作激发光源。样品的荧光用GDM-1000型双光栅单色仪分光，由冷却的M12FD-35型光电倍增管接收，经锁相放大器9503放大后，在单色仪的记录仪上记录。实验所用样品有CZ-Si和FZ-Si。样品除经机械磨、抛外，在测量前尚须进行化学腐蚀，以减少硅表面的非辐射复合。本文选用 Ar^+ 激光器的波长为5145 Å。所用功率约为400mW。光束直径约1—2mm。

M. Tajima^[4]首先给出了光荧光峰强度比与净载流子浓度的两条测定P、B杂质含量的校准曲线，即 $P_{TO}(\text{BE})/I_{TO}(\text{FE}) \sim (N_D - N_A)\text{cm}^{-3}$ 与 $B_{TO}(\text{BE})/I_{TO}(\text{FE}) \sim (N_A -$

N_D) cm^{-3} . 后来, 又利用中子嬗变硅, 得到不同掺磷浓度的样品, 进一步完善这两条校准曲线^[6].

在确定校准曲线过程中, 必须了解确切的 P、B 含量. 文献[1]假定样品是弱补偿, 然后利用电阻率与载流子净浓度惯用曲线^[3], 定出 P、B 量. 所得结果不理想, 实验点比较分散. 作者认为这是由于材料补偿所引起的. 文献[6]虽然有所改进, P 浓度是按照热中子通量的变换公式估算的, 但 B 浓度的估算方法仍未改变.

我们对测过光荧光的样品, 进行 (18K—300K) 的变温霍耳测量, 由浓度与温度的关系曲线, 即 $n(T) \sim 1/T$ 曲线, 求出 P、B 的杂质能级 E_D 和 E_A , 再根据电中性方程, 最终算出 P、B 的浓度 N_P 和 N_B . 对电阻率太高的样品, 由于制备欧姆接触困难等原因, 无法在低温测量, 只在 77K 和 300K 进行测量, 然后用迁移率分析得出 N_P 和 N_B .

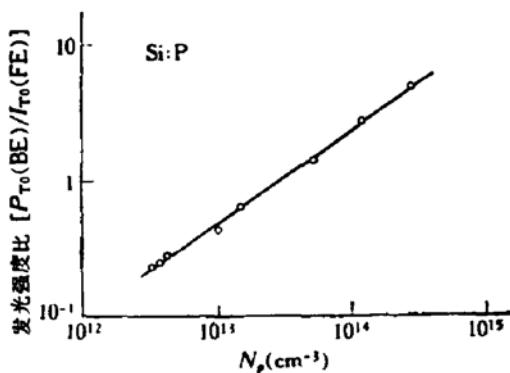


图 3 硅中磷含量的校准曲线

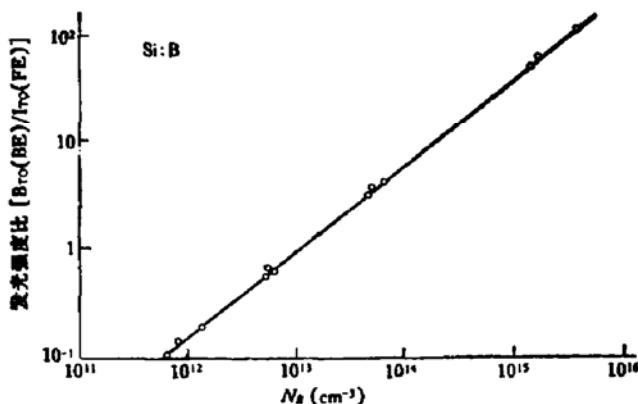


图 4 硅中硼含量的校准曲线

对高纯 N 型、P 型硅进行低温光荧光测量, 并由变温霍耳效应的实验给出杂质 P、B 的浓度. 于是得到两条校准曲线, 即 $P_{\text{TO}}(\text{BE})/I_{\text{TO}}(\text{FE}) \sim N_P$ 和 $B_{\text{TO}}(\text{BE})/I_{\text{TO}}(\text{FE}) \sim N_B$ 关系曲线, 如图 3 和图 4 所示, 两条直线的斜率分别为 0.68 和 0.77.

三、讨 论

1. 用变温霍耳效应的实验来校准光荧光强度比, 虽然测量及计算比用测量电阻率费

功夫,对高纯硅电极的制备也较难,但能得到净载流子浓度的精确数据,比电阻率法准确,因而实验数据分散度小。特别是当某些样品存在较深能级的杂质时,室温电阻率测量并不表示P或B的正确浓度。在我们的工作中已观察到这种较深能级的杂质。

2. 众所周知,光荧光研究中激发强度是一个重要的因素。Hiroshi Nakayama等^[7]认为,只有在激发强度 $<0.15\text{W/cm}^2$ 时, $P_{\text{TO}}(\text{BE})/I_{\text{TO}}(\text{FE})$ 与 $B_{\text{TO}}(\text{BE})/I_{\text{TO}}(\text{FE})$ 才与激发强度无关。显然,弱激发有许多优点。限于条件我们目前尚未进行这方面的研究,以后仍须补充弱激发条件下的验证工作。

3. 本文得到的P、B含量校准曲线实验点分散小,可供应用。但更精确与完善的校准曲线,仍有待今后大量工作才能完成。

首先感谢林兰英先生、洪朝生先生对本工作的支持与关怀。对半导体所一室、浙江大学、有色金属研究院、六〇五厂等单位大力支持、供给我们实验样品;北京变压器厂为我们制备电学测试用的硅电极,表示衷心感谢。

参 考 文 献

- [1] M. Tajima, *Appl. Phys. Lett.*, **32**, 719 (1978).
- [2] K. Kosai and M. Gershenson, *Phys. Rev.*, **B9**, 723 (1974).
- [3] M. Tajima, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **16**, 2263 (1977).
- [4] 于鲲等, 半导体学报, **3**, 243 (1981).
- [5] J. C. Irvin, *Bell Syst. Tech. J.*, **41**, 387 (1962).
- [6] M. Tajima, Semiconductor Technologies, Editor, J. Nishizawa, p. 1, (1982).
- [7] Hiroshi Nakayama et al., *Jpn. J. Appl. Phys.* **19**, 501 (1980).

Measurement of Boron and Phosphorus Content in Silicon by Photoluminescence Technique

Meng Qinghui, Yu Kun, Li Yongkang

(Institute of Physics, Academia Sinica)

Xu Zhenjia, Chen Tingjie, Wu Lingxi and Xu Shouding

(Institute of Semiconductors, Academia Sinica)

Abstract

A method to measure boron and phosphorus content in Si using photoluminescence technique at liquid helium temperature is reported. The tentative calibration curves for P and B of this method are obtained by comparison with the result of the temperature dependence of the Hall coefficient.